

## HP Intel Core i3-4170 processeur 3,7 GHz 3 Mo L3

Marque: HP Code produit: 820586-001

Nom du produit : Intel Core i3-4170

HP Intel Core i3-4170. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1150 (Emplacement H3), Lithographie du processeur: 22 nm. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 32 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM, DDR3L. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4400, Mémoire maximum de carte graphique intégrée: 2 Go, Sorties de la carte graphique prises en charge: DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub). Segment de marché: Bureau, Configurations de PCI Express: 1x16, 1x8+2x4, 2x8, Set d'instructions pris en charge: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2. Compatibilité: ProDesk 400 G2.5

Processeur		Graphique	
Génération de processeurs Modèle de processeur *	Intel® Core™ i3 de 4e génération i3-4170	Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel)	60 Hz
Fréquence de base du processeur * Famille de processeur *	3,7 GHz Intel® Core™ i3	Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI)	24 Hz
Nombre de coeurs de processeurs * Socket de processeur (réceptable	2 LGA 1150 (Emplacement H3)	Taux de rafraîchissement à résolution maximum (VGA)	60 Hz
de processeur) * composant pour	PC	Caractéristiques	
Lithographie du processeur *	22 nm	Bit de verrouillage	/
Séries de processeurs	Intel Core i3-4100 Desktop series	États Idle	✓
Nombre de threads du processeur	4	Technologies de surveillance	,
Bus informatique	5 GT/s	thermique	<b>✓</b>
Modes de fonctionnement du	64-bit	Segment de marché	Bureau
processeur *		Nombre maximum de voies PCI	16
Mémoire cache du processeur	3 Mo	Express	
Type de cache de processeur	L3	Version des emplacements PCI Express	3.0
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	54 W	Configurations de PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8
Stepping	C0	Set d'instructions pris en charge	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Type de bus	DMI2	Évolutivité	15
Largeur de bande de mémoire prise	25,6 Go/s	Configuration CPU (max)	1
en charge par le processeur (max)		Les options intégrées disponibles	×
Mémoire		Lithographie graphiques et IMC	22 nm
Mémoire interne maximum prise en	32 Go	Spécification de solution thermique	PCG 2013C
charge par le processeur		Caractéristiques spéciales du processeur	
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM, DDR3L	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✓
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	1333,1600 MHz	Technologie Intel® Turbo Boost	×
Tension de mémoire prise en charge par le processeur	1,5 V	Technologie Intel® Quick Sync Video	<b>✓</b>
Canaux de mémoire *	Double canal	Intel® InTru™ Technologie 3D	<b>✓</b>
ECC	<b>/</b>	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✓
Graphique		Intel Clear Video Technology HD	<b>✓</b>
Carte graphique intégrée *	✓	Nouvelles instructions Intel® AES	<b>✓</b>
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel® HD Graphics 4400	(Intel® AES-NI) Technologie SpeedStep évoluée	
Mémoire maximum de carte graphique intégrée	2 Go	d'Intel Technologie Trusted Execution	×
Sorties de la carte graphique prises en charge	DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D- Sub)	d'Intel® Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	<b>~</b>
Fréquence de base de carte graphique intégrée		Clé de sécurité Intel®	<b>✓</b>
	350 MHz		
		Intel® TSX-NI	×

Graphique		Caractéristiques spéciales du processeur	
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée	1150 MHz	Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	×
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée	3	Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA)	<b>✓</b>
Version DirectX de carte graphique	11.1/12	Intel® 64	✓
intégrée  Version OpenGL de carte graphique	4.3	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
intégrée Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée	3840 x 2160 pixels	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	×
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel)	3840 x 2160 pixels	Processeur sans conflit	✓
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée	4096 x 2304 pixels	Intel® vPro™ Platform Eligibility	×
Résolution maximum (VGA) de carte graphique intégrée	<sup>2</sup> 1920 x 1200 pixels	Conditions environnementales  Tcase	72 °C
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort)	60 Hz	Autres caractéristiques	
		Compatibilité	ProDesk 400 G2.5

